PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-031609

(43) Date of publication of application: 24.02.1983

(51)Int.Cl.

H03H 9/24

H03H 3/02

H03H 9/17

H03H 9/54

(21)Application number : **56-129685**

(71)Applicant : NEC CORP

(22) Date of filing:

19.08.1981

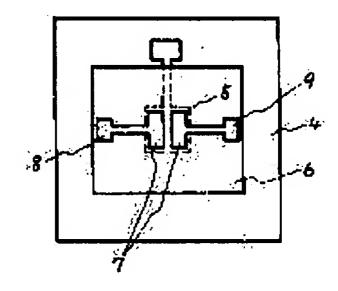
(72)Inventor: MIYASAKA, YOICHI

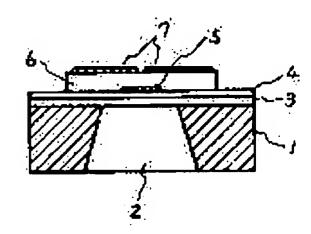
(54) THIN FILM PIEZOELECTRIC OSCILLATOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To increase attenuation at the outside of a band, by providing one thin film layer made of SiO2 and Si3N4 insulating material between a silicon thin film doping a boron with a high concentration and a piezoelectric thin film, and giving a partial electrode at the boundary between this insulating material and the piezoelectric thin film.

CONSTITUTION: On the surface of (100) silicon substrate 1, a silicon layer 3 having 1×1020/cm3 boron density is grown by 2μm thickness, and an SiO2 thin film 4 having 3,000Å thickness is formed on the layer 3 by the sputtering method and on the SiO2 thin film, Au is vapor-deposited by 2,000Å thickness by taking Cr as a background to constitute a desired ground electrode pattern 5 with the photolithography, and then a ZnO thin film 6 having 11µm thickness is formed with the sputtering method and an Al electrode 7 is formed on





the ZnO thin film with the lift-off. Finally, etching is carried out from the back side of the substrate with an aq. solution of KOH by taking an Si3N4 formed on the silicon as a mask to form the vacant hole of oscillating part.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁 (JP)

即特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭58—31609

௵Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	63公開	昭和:	58年(19	83)2月	24日
H 03 H 9/24		7190—5 J		···	, (11		
3/02		7190—5 J	発明6	ク数	1		
9/17		7190—5 J	密查部	青求 :	未請求		
9/54		71 9 0—5 J					
•			•			(A) 1	再)

9 薄膜圧電振動子

図出

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

②特 願 昭56—129685

⑪出 願 人 日本電気株式会社

願 昭56(1981)8月19日

東京都港区芝5丁目33番1号

⑫発 明 者 宮坂洋一

⑩代 理 人 弁理士 内原晋

男 編 青

発明の名称 導 単圧管 振曲子

特許請求の超四

ホウ果を高級変化ドープしたシリコン再製と圧 電棒順とからなる傾動部位を持ち、複動部位にあ たる呼分をエッチングによって取り除いた遊板に よって外縁部を支持した構造の再展圧電振動子に おいて減シリコン薄膜と圧電薄膜との間に、絶殺 材料の再膜の層を有することを特徴とする再設圧 電振動子。

発明の詳細な説明

本発明は圧電等膜を用いたVHP,UHP用高周波 圧電振動子に関し、体に水ウ素を高速度にドープ したシリコン等膜と圧電等膜との組合せからなる 複合構造の振動序位を有する等膜圧電振動子に関 するものである。

一般に数十MHs以上のような高い周波数で使用。

される圧電視動子は、振動モードとして収回が厚さに比して十分広い準板の厚み摂動を使用する。

厚み損益の共損罰法数は厚さに反比例するので 高い買波数で使用するためには厚さを着くしなけ ればならない。しかし、厚さが408クロン程度 以下になると平行平面研磨などの加工が非常に増 しくなり、したがってパルク前品吹いはセラミッ クを用いると基本共振周波数で50 MHx以上の厚 み援動圧循模前子を量度することは困難である。 これに対して、パルタ結及皮いはセラミックの奇 数次の高調波を使用すれば、同じ厚みで基本波の 3倍、5倍、…等の共扱関波数が得られ、これは オーパートーン県動子として発展器などに使われ ている。しかし、第二次の英調波を用いた場合の 容量比は基本波の容量比での n 倍となり、この とき共振周波数と反共援局波数の間隔と共振周波 との比は、ほぼ 1/2 rotとなる。したがって 英母 波を使ったのでは容量比の境大に伴ってフィルタ .の比荷坡幅及び発援器の制御範囲が狭くなりすぎ る結果を招き、これまた実用に遊さないことが多

くなる。

再開放を用いる他の方法は、基板の上に圧電器 既を作成し圧電器既の厚さが半波及となるものであり、 といれて近板を高次段動させるものであり、 この場合基板の厚さが半波及の建設値に等しいが、 さに容量比は最小値を持つが、この容量比がのできる。 では、この方法に於いても基板を導くするにかかできないために、 50MHz以上の跨波数ではかなりまないたの共慢モードを用いるととになり。 では、この大機モードを用いるととになり、 では、ないために、 50MHz以上の跨波数ではかないまない。 でも空量比が大きいためフィルタの比較ない で発展の制御範囲は狭くなり実用に適さない。 び発展の制御範囲は狭くなり実用に適さない。

収励部分の厚さを再くして容量比の小さな圧電 製剤子を得る方法としては、たとえば特許公合昭 46-25579 に於いて授棄されているようにシリ コン、水晶などの蓋板上に8iO。のような始縁材 料の厚膜と圧電胃膜とを層状に作成し、短劍子と して使用する部分の蓋板をエッチングによって除 去することにより、奨励部分は8iO。のような始

したかって振動部位が水ウ素を高級度にドープ したシリコン得談と圧電得談とからなる薄膜圧電 級助子は、上記のことからわかるように機械的強 度が高く、音響的クォリティ・ファクタ Qが大き いという大きな特長を有する。しかし水ク素を高 適度にドープしたシリコン薄膜は導電率が非に 級材料の異談と圧電器製とからなり、外継部を基板によって支持された構造の器製圧電機動子が知られている。このような器製圧電機動子は、その機動部分を得くできるので、50MH。以上数千MH。に及ぶ出波数においても基本援動或いは終2次、係3次などの低次の高調波援動を使用することができ、したがって広い比帯域のフィルタ及び関弾範囲の広い発展器を実現することができる。

しかし上記のような神経圧電優動子の機械的機 度及び音等的クオリティファクタQは低く、この 点の改善が望まれていた。その後にれらの特性が 改善された神経圧電援助子として援動が分におい て圧電神経と組合せる神襲材料としてホウ紫を高 最底にドープしたシリコン神経を用いた援動子が 提案された。

この提案でホウ素を高真変化ドープしたシリコン 存蹊を用いた風由は次のとおりである。

一般に超板に用いる材料としては表版が (100) 面であるようなショコンが使用される。なぜならば 例えば KOH、エチレンジアミンのようはエッチン

本発明の目的は、上記のような欠点を除いた存 版圧電機能子を提供することであり、本発明の最 たる特徴はホウ素を高級変化ドープしたシリコン 程践と圧電器既との間に810g。81g Naなどの始 維材料の降減を一層有し、この絶縁材料と圧電器 戦との外面に毎分電板を設けた構造にある。本発

特開昭58-31609(3)

別によれば圧電界膜の両面の電板は共に部分電板とすることが可能であり、したがって存実外減衰量が大きく、層波数特性上にリップルのない良好な異圧電振動子を得ることができる。

以下、実施例にしたがって本発明を詳細に説明する。

トェッチングをし接触部分の空孔を形成した。以上のようにして作成したフィルタは都る図に示す とく予想通り約280MHzを中心周波数とする帯 被通温フィルタ特性を示した。この無シリコン環 膜と ZaO 再級との間に 8 i Oz 層を持たない構造の フィルタを阿様の工程で製造した。このアイルタ の周波数特性を第4 図に示す。第3 図及び解4 の のら判かるとおり 8 i Oz 層を持たない構造のフィルタ におり、また腐波質での帯域外は変量が低気で れるのに対し。シリコン再膜と ZaO 再識との間に 8 i Oz 層を有する構造のフィルタでは帯域外 量が大きく、リップルはほとんど見られず、本発 例の有用性が実証された。

以上のように本発明に従えばUHP、VHP 帯域に 於いて、機械的強度が高く、音響的なクオリティー ファクタQが大きく、しかも帯域外減衰量が大き く用波数特性にリップルのない等度圧電振動子が 提供できる。 CVD法、イオン・プレーティング法などによって C 始が基板値に対して基底に配向した薄膜を得現 住具く作成でき、しかも高い抵抗率を持った得異 となる特長を有している。さらに ZnO に関しては 厚みたて疑動モードのエネルギー間じ込めが可能 なことも知られている。7 は圧電薄膜上に形成し た電値であり、一方は入力機子 8 に、他方は出力 焼子 9 に接続されている。

以下に実際に行なった製造工程を述べ、本実施例を具体的に説明する。 (100) シリコン当板表面にホウ素の過度が1×10²⁰ / 成であるようなシリコン層を2 Am 成長させ、この上にスペッタリング法によって3000人の8 (Ox 再膜を形成した。8 (Ox 再膜上にCr を下地にしてAu を2000人があるして。トリングラフィにより所原のグラウンド電点パターンとした。次にスペッタリング法によって11Amの ZaO 再膜を形成し、2aO 再膜上にリフト・オフによってAI の電偏を形成した。最後にシリコン当板の裏面に形成した81aN。再膜をマスクとしてKOH水路液によって基板の裏面が

図面の簡単な説明

第1、2 図は本発明の一実施例であるエネルギー図に込め二重モードフィルタの構造を示し、第1 図は平面図、第2 図は前面図である。図において、1 は映画が (100) 画であるようなシリコン指模、2 はエッチングによって当板に作成した空孔である。3 はホウ素を高濃度にドーブしたシリコン再膜、4 は絶縁材料の再膜である。5 はグランド電極、6 は圧電解膜、7 は上部電極、8 は入力電極、9 は出力電板である。

無る因は従来の構造のエネルギー閉じ込め二章
モードフィルタの周波数特性を示す。

代理人 介理士 内 原



第1回

